This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11 Nº d publicati n:

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

21) No d'enregistrem nt national :

98 10824

2 767 735

(51) Int Cl⁶: **B 24 B 33/055**, B 24 B 33/10

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

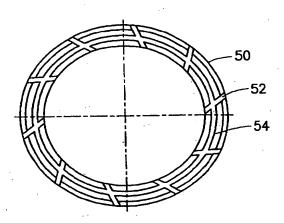
A1

- 22) Date de dépôt : 28.08.98.
- O Priorité: 01.09.97 TW 86214921;-01.12.97 TW 86118024.
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 05.03.99 Bulletin 99/09.
- 66 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Ce dernier n'a pas été établi à la date de publication de la demande.
- Références à d'autres documents nationaux apparentés :

- 71 Demandeur(s): UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION TW.
- (72) Inventeur(s): LIN JUEN KUEN, LAI CHIEN HSIN, PENG PENG YIH, WU KUN LIN, CHIU DANIEL, YANG CHIH CHIANG, WU JUAN YUAN et CHIU HAO KUANG.
- 73 Titulaire(s):
- 74 Mandataire(s): CABINET PLASSERAUD.

MACHINE ET PROCEDE DE POLISSAGE CHIMIO-MECANIQUE ET MANCHON DE RETENUE UTILISE DANS CETTE MACHINE.

Une machine de polissage chimio-mécanique comprend un manchon de retenue (50) ayant un ensemble de passages de suspension (52) à sa partie inférieure. Le manchon de retenue (50) comprend également un chemin circulaire (54). En faisant circuler la suspension à travers les passages de suspension (52) et le chemin circulaire (54), une tranche de semiconducteur est aplanie avec une excellente uniformité dans la machine de polissage chimio-mécanique.



MACHINE ET PROCEDE DE POLISSAGE CHIMIO-MECANIQUE ET MANCHON DE RETENUE UTILISE DANS CETTE MACHINE

La présente invention concerne des technologies de fabrication de semiconducteurs, et elle concerne plus particulièrement une structur perfectionnée pour le manchon de retenue qui est utilisé sur la tête de polissage d'une machine de polissage chimio-mécanique (ou PCM), pour retenir une tranche de semiconducteur en position pendant l'accomplissement du processus de PCM.

Dans la fabrication des semiconducteurs, la technique de polissage chimio-mécanique (PCM) est largement utilisée pour l'aplanissem nt global de tranches de semiconducteur qui sont utilisées pour la fabrication de circuits intégrés à très haut niveau d'intégration (ou VLSI) et à ultra-haut niveau d'intégration (ou ULSI).

Les figures 1A et 1B sont des schémas montrant une machin de PCM classique. La machine de PCM comprend une table de polissage 10 sur laquelle est étendu un tampon de polissage 12, une tête de polissage 14 pour maintenir en position une tranche de semiconducteur 16, et une buse 18 pour appliquer une masse de suspension à la tranche de semiconducteur 16 pendant le processus de PCM.

La figure 1C montre une vue respective de la structure intérieure de la tête de polissage 14. Comme représenté, la tête de polissage 14 comprend des moyens pneumatiques 20 qui appliquent de l'air comprimé à un dispositif d'application de charge à la tranche, 22, qui est utilisé pour maintenir la tranche 16. De plus, un manchon de retenue 24 st monté autour du dispositif d'application de charge 22 et de la tranche 16, et il peut retenir la tranche 16 en une position fixe pendant le processus d PCM. En outre, un tampon d'amortissement (non représent') st placé entre la tranche 16 et le dispositif d'application de charge 22.

10

15

20

Les figures 2A-2B montrent une structure classiqu manchon de retenue 24. A travers la structure de manchon de retenue des figures 2A-2B, la suspension est fournie, pour le polissage, sous la tête de polissage 14, c'est-à-dire sur la surface d'une tranche à polir. Cependant, en l'absence d'un conduit ou d'un passage approprié du manchon de retenue, la suspension est répartie de façon non uniform sur la surface de la tranche. On trouve que la suspension ne peut pas circuler librement sur la surface de la tranche. Il apparaît ainsi des défauts tels qu'une grande plage d'exclusion sur le bord de la tranche, une faible vitesse d'enlèvement de débris, une mauvaise utilisation de la suspension et une durée de vie réduite du tampon d'amortissement. La figure 3 montre la planéité de surface résultante de la tranche après avoir subi un processus de PCM utilisant le manchon de retenue des figures 2A-2B. La représentation graphique de la figure 3 montre l'épaisseur de la tranche en relation avec les divers points d'une ligne droite passant par le centre de rotation de la tranche. D'après le tracé qui est représenté sur la figure 3, on peut voir que la planéité n'est pas pleinement satisfaisante. L'écart-type des données d'épaisseur est d'environ 5,06%.

Un but de la présente invention est donc de procurer un nouveau manchon de retenue pour l'utilisation sur la tête de polissage d'une machine de PCM. Le nouveau manchon de retenue dans la machine de PCM permet de fournir la suspension plus uniformément sur la surfac d'une tranche. Ceci résout donc les problèmes mentionnés ci-dessus qui sont occasionnés par l'utilisation de la machine de PCM classique, tels qu'une grande plage d'exclusion au bord de la tranche, une faible vitess d'enlèvement de débris, une mauvaise utilisation de la suspension et une durée de vie réduite du tampon d'amortissement.

Un autre but de l'invention est de procurer un procédé de fabrication pour une tranche. La tranche est aplanie par le procédé de PCM utilisant la machine de PCM avec un nouveau manchon de retenue, pour obtenir une planéité fortement améliorée.

Conformément aux buts précédents et à d'autres, la prés nt invention procure un manchon de retenu pour l'utilisation sur la tête d polissage d'une machin de PCM. L manchon de r tenue compr nd un ensemble de passages de suspension qui sont formés au bord inféri ur

5

10

15

20

25

30

du manchon de retenue. Les passages de suspension sont pratiquement équidistants, et chacun des passages de suspension est incliné radialement de manière à former un angle d'attaque aigu par rapport à la suspension se trouvant à l'extérieur du manchon de retenue, lorsque ce dernier tourne.

Conformément à un premier mode de réalisation de l'invention, un manchon de retenue comporte un ensemble de rainures rectilignes uniformément espacées autour du bas du manchon de retenue. Chacune des rainures rectilignes est inclinée radialement de manière à former un 10 angle d'attaque aigu par rapport à la suspension qui se trouve à l'extérieur du manchon de retenue lorsque ce dernier tourne.

Conformément à un second mode de réalisation de l'invention, d le manchon de retenue comprendientoutre un chemin circulaire au bas, entre la périphérie intérieure et la périphérie extérieure du manchon d retenue. La configuration des rainures rectilignes uniformément espacé s a pour action d'attirer la suspension vers l'intérieur du manchon de ret nue, à partir de toutes les directions radiales, ce qui permet à la suspension de s'étaler uniformément sur la tranche qui est maintenue à l'intérieur du manchon de retenue. En outre, la présence du chemin circulaire permet à la suspension d'être emmagasinée en tampon par ce chemin et de circuler dans celui-ci, grace à quoi les parties de bord de la tranche proches des extrémités intérieures des rainures rectilignes peuvent rec voir un écoulement de suspension qui a été emmagasiné en tampon.

15

20

25

30

Dans le troisième mode de réalisation, les passages de suspension sont conçus avec un chemin pour la suspension qui s'agrandit progressivement à partir d'une entrée jusqu'à une sortie de celui-ci, avec un angle de diffusion compris entre 0° et 10°, et avec un angle d'attaque φ₁ qui est calculé par la relation :

$$\sin \varphi_1 = \frac{x}{\ell}$$

dans laquelle x est la distance minimale entre une ligne tangente d'un point d'entr'e t une lign tang nte d'un point de sorti , t l est une longueur de chemin de chacun des passag s de suspension.

Dans le quatrième mode de réalisation, le manchon de retenue est formé avec une combinaison des passages de suspension du troisième mode de réalisation et du chemin circulaire du second mode d'réalisation.

Pour atteindre les buts de l'invention, celle-ci procure également un procédé de fabrication. Pour aplanir une tranche sur laquelle s trouve une couche déposée, on dispose la tranche à l'intérieur d'une tête de polissage, avec la couche déposée dirigée vers le bas et faisant fac à la table de polissage. On retient la tranche à l'intérieur de la tête d polissage avec un manchon de retenue, et le manchon de retenue comprend un ensemble de passages de suspension. On fournit une susp n-sion à partir d'un dispositif d'alimentation en suspension, pour que cell-ci soit répartie uniformement sur la couche déposée, à travers le manchon de retenue. On fait tourner la table de polissage et on fait tourner la tête de polissage sur elle-même pour atteindre le but de l'invention, t-celle-ci procure donc également un procédé de fabrication.

Dans un autre mode de réalisation, l'invention procure un procédé de traitement chimio-mécanique. On forme une couche déposée surune tranche. On effectue un traitement chimio-mécanique de la couche déposée, en utilisant une machine de polissage chimio-mécanique avec un manchon de retenue ayant un ensemble de passages de suspension à sa partie inférieure.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre de modes d réalisation, donnés à titre d'exemples non limitatifs. La suite de la d s-cription se réfère aux dessins annexés, dans lesquels :

La figure 1A est une vue de dessus schématique d'une machin de PCM pour effectuer un traitement de PCM sur une tranche de s miconducteur;

La figure 1B est une coupe schématique de la machine de PCM de la figure 1A;

La figure 1C est une coupe montrant une structure intérieur détaillée de la têt d p lissage qui est utilisée dans la machine de PCM des figures 1A t 1B;

La figur 2A st une vue d d ssus schématique d'un manchon

35

5

20

25

30

garana dan kalendaran kalendaran kalendaran kalendaran kalendaran kalendaran kalendaran kalendaran kalendaran k

de retenue classique qui est utilisé sur la tête de polissage de la figur 1C;

La figure 2B est une vue de dessous schématique du manchon de retenue classique de la figure 2A;

La figure 3 est une représentation graphique montrant la planéité résultante de la tranche de semiconducteur après avoir subi un traitement de PCM utilisant le manchon de retenue classique des figur s 2A-2B;

La figure 4A est une vue de dessus schématique d'un premi r

La figure 4B est une vue de dessous schématique du manch n

mode de réalisation du manchon de retenue conforme à l'invention;

La figure 5B est une vue de dessous schématique du manch no de la figure 5A;

La figure 6 est une représentation graphique montrant la planéité résultante de la tranche de semiconducteur après avoir subi un traitement de PCM utilisant le manchon de retenue des figures 4A-4B;

La figure 7 est une représentation graphique montrant la planéité résultante de la tranche de semiconducteur après avoir subi un traitement de PCM utilisant le manchon de retenue des figures 4A-4B;

La figure 8A et la figure 8B sont respectivement une vue d dessus et une vue de côté d'un manchon de retenue dans un troisièm mode de réalisation conforme à l'invention;

La figure 8C est une coupe schématique du passage de suspension;

Les figures 9A à 9D montrent le mécanisme de l'écoulement d la suspension;

La figure 10 est une vue de dessus schématique d'un quatrièm mode de réalisation du manchon de retenue conforme à l'invention;

Les figures 11A à 11B montrent des coupes illustrant le traitement pour l'aplaniss m nt d'un c uch déposée sur une tranche;

Les figur s 12A et 12B sont d s coupes montrant un traitement d'attaqu de réduction d'épaisseur; t

5

15:

20

25

30

Les figures 13A à 13D sont des coupes illustrant un procédé de fabrication d'une isolation par tranchées de faible profondeur, utilisant la machine chimio-mécanique que procure l'invention.

L'invention procure une structure perfectionnée d'un manchon de retenue. La structure perfectionnée du manchon de retenue permet de répartir uniformément sur la tranche la suspension qui est fournie pour polir la tranche. On décrira dans ce qui suit un premier mode de réalisation de l'invention, en se référant aux figures 4A-4B.

Premier mode de réalisation

La figure 4A est une vue de dessus schematique du manchon de retenue 40 dans le premier mode de réalisation conforme à l'invention, et la figure 4B est une vue de dessous schématique du manchon de ret nue 40 qui est représenté sur la figure 4A. Le diamètre intérieur du manchon de retenue 40 est compris dans une plage allant d'environ 10 cm (4 pouces) à environ 30 cm (12 pouces), ou même plus. Cependant, du fait que le manchon de retenue 40 a pour fonction de retenir une tranche de semiconducteur pendant le traitement de PCM, le diamètre intérieur ré l du manchon de retenue 40 dépend donc de la taille de la tranche à polir. Comme représenté sur la figure 4B, le manchon de retenue 40 comporte un ensemble de chemins, de passages ou de conduits de suspension, 42. Les passages de suspension 42 peuvent être réalisés sous la forme de rainures sous le manchon de retenue, de canaux ou de tubes à travers l manchon de retenue, ou de cavités ayant une autre forme. Dans ce mod de réalisation, on utilise des rainures rectilignes espacées à des int rvalles angulaires pratiquement égaux autour du manchon de retenue 40. Chacun de ces passages de suspension 42 est orienté sous un certain angle par rapport au rayon, de manière que son extrémité extérieure présente une position angulaire avancée par rapport à son extrémité int rieure, lorsqu'on considère la direction de rotation du manchon de ret nue 40. Pendant l'accomplissement d'un traitement de polissage, le manchon de retenue 40 est mis en rotation avec une vitesse exigée, et ces passages de suspension 42 sont orientés avec un angle d'attaque aigu par rapport à la suspension qui est fournie à partir de l' xtéri ur du manchon de r tenue 40. Par conséquent, la suspension circule libr ment sur la surface d' la tranch à l'intérieur du manchon d' r tenue 40, n étant

5

15

20

25

30

fournie à travers le manchon de retenue 40, avec l'aide des passages de suspension 42. Dans le cas de la figure 4B, par exemple, l'orientation des rainures rectilignes 42 montre que le manchon de retenue 40 doit être mis en rotation en sens inverse d'horloge. On notera que l'homme d l'art pourrait réarranger d'une autre manière les passages de suspension 42, de façon que le manchon de retenue 40 soit mis en rotation en sens d'horloge pendant le polissage. Dans ce mode de réalisation, chacun d s passages de suspension 42 a une largeur de 0,05 à 0,3 mm, et une profondeur de 2 à 4 mm. La largeur et la profondeur réelles de ces passag s de suspension seront différentes en fonction des exigences spécifiqu s pour le traitement de polissage. L'espacement uniforme des passages d suspension 42 permet à la suspension d'être attirée à l'intérieur du manchon de retenue 40 en une quantité pratiquement égale à partir de tout s les directions radiales, ce qui permet à la suspension de s'étaler uniformément sur la surface de la tranche.

Les figures 6 et 7 montrent la planéité résultante d'une tranch qui a subi un traitement de PCM utilisant le manchon de retenue des figures 4A, 4B. La planéité est mesurée en termes de valeurs d'épaisseur l long d'une ligne droite passant par le centre de la tranche. D'après les représentations graphiques des figures 6 et 7, on voit que la planéité d s échantillons de tranche est notablement meilleure que la planéité de la tranche qui est représentée sur la figure 3, résultant de l'utilisation du manchon de retenue de l'art antérieur des figures 2A, 2B. L'écart-type d l'épaisseur est de 0,92% dans le cas de la figure 6 et de 1,38% dans l cas de la figure 7, ces deux valeurs étant notablement meilleures qu l'écart-type de 5,06% dans le cas de la figure 3. Cependant, comme r présenté sur la figure 7, du fait que les parties de bord de la tranche proches des extrémités intérieures des passages de suspension 42 rec vront une plus grande quantité de suspension que d'autres parties de la tranche, l'effet de polissage est plus important que dans d'autres parties. Par conséquent, l'épaisseur des parties de bord proches des passages de suspension est notablement inférieure à celle d'autres parties d tranche.

> Sec nd mod de réalisation La figur 5A st un vu de d ssus schématique du s cond

5

15

20

25

30

mode de réalisation du manchon de retenue 50 conforme à l'invention, et la figure 5B est une vue de dessous schématique du manchon de retenue 50 qui est représenté sur la figure 5A.

5

10

15

20

25

30

35

Comme représenté sur la figure 5B, la conception des passages de suspension 52 du manchon de retenue 50 dans ce mode de réalisation est identique à celle du mode de réalisation précédent. Ainsi, ces passages de suspension 52 ont la forme de rainures rectilignes espacées d façon pratiquement égale. Chacun de ces passages de suspension 52 est orienté d'une manière similaire à celle du mode de réalisation précédent, et il est formé de façon similaire avec une largeur de 0,1 mm et une profondeur de 2 à 4 mm lci encore, la largeur et la profondeur des passag s de suspension 52 dépendent des exigences spécifiques pour le traitement de polissage. Dans ce mode de réalisation, au moins un anneau circulaire formant une cavité, 54, par exemple une rainure circulaire, est formé à la surface inférieure du manchon de retenue 50, entre la périphérie extérieure et la périphérie intérieure du manchon de retenue 50, n rencontrant toutes les rainures rectilignes 52. L'anneau circulaire formant une cavité, 54, remplit la fonction d'un anneau tampon. La suspension qui est aspirée à travers les passages de suspension 52 est partiellement emmagasinée en tampon et mise en circulation dans l'anneau circulair formant une cavité, 54, permettant ainsi aux parties de bord de la tranche qui sont proches des extrémités intérieures des passages de suspension 52 de recevoir seulement une partie de la suspension. Par conséquent, l'effet de polissage qui est obtenu avec le mode de réalisation précédent, c'est-à-dire une surface de la tranche aplanie de manière égale et uniforme, est obtenu sans former des parties de bord plus minces. L'anneau circulaire formant une cavité, 54, a une dimension similaire à celle des passages de suspension 52, c'est-à-dire une largeur d'environ 0,05 à 0,3 mm et une profondeur d'environ 2 à 4 mm.

Les deux modes de réalisation ci-dessus sont envisagés d'un point de vue qualitatif. Avec la formation des passages de suspension, ou même avec la rainure circulaire tampon qui rencontre les passages de suspension, on obtient un bien meilleur effet d'aplanissement. Cep n-dant, dans les modes de réalisation ci-dessus, les paramètr s tels que la forme détaill e des passages d suspension, l'angle d'attaque, c'est-à-

dire l'angle entre l'axe du passage de suspension et la tangente, et l'angle de diffusion, n'ont jamais été envisagés. Dans les modes de réalisation qui suivent, on adopte un point de vue quantitatif. On considère les paramètres qui déterminent l'écoulement de la suspension.

Troisième mode de réalisation

5

15

25

30

35

La figure 8A montre une vue de dessus schématique d'un manchon de retenue. Dans ce mode de réalisation, douze passages de suspension 82 sont formés au bas du manchon de retenue 80. On notera qu l'homme de l'art pourra sélectionner un nombre différent de passages d suspension, conformément à des exigences spécifiques pour certains traitements de polissage. Si l'on considère un manchon de retenue 80 avec un diamètre extérieur de 25,40 cm et un diamètre intérieur de 22,86 cm, la largeur du manchon de retenue 80 est donc de 25,40 cm = 22,86 cm = 2,54 cm. La formation des passages de suspension 82 permet à la suspension de s'écouler en entrant dans le manchon de retenue et d'îtr répartie sur la surface de la tranche à polir. Comme mentionné ci-dessus, les passages de suspension 82 peuvent avoir la forme de tubes, de rainures, de canaux ou de trous de guidage pénétrant à travers la largeur totale du manchon de retenue 80. L'angle au centre entre deux passag s de suspension consécutifs (deux passages voisins) 82 est désigné par θ₁, et l'angle d'attaque de chaque passage de suspension 82 est désign ´ par ϕ_1 . On suppose que le diamètre de l'extrémité intérieure du passag de suspension 82 est d₂, tandis que celui de l'extrémité extérieure est d₁. La figure 8B montre une vue de côté schématique du manchon de ret nue 80 avec les passages de suspension 82 ayant la forme de trous d guidage.

En traçant un axe passant par les centres d'un passage de suspension 82, un angle de diffusion ϕ_2 est défini comme l'angle entre l'ax et une périphérie du passage de suspension 82.

Les figures 9A à 9D illustrent le mécanisme du processus de polissage utilisant le manchon de retenue 80 qui est représenté sur les figures 8A à 8C. On suppose que la table de polissage 90 tourne av cun vit se angulair $\vec{\omega}_1$ to que la distance ntre le contre de la table de polissage 90 et le contre de la têt de polissage 94 est \hat{r}_1 . D'autre part, la têt de polissage 94 tourne avec un vit se ngulaire $\vec{\omega}_2$ tourne avec un vit se ngulaire $\vec{\omega}_3$ tourne avec un vit se ngulaire $\vec{\omega}_4$ tourne vit se ngulaire $\vec{\omega}_4$ t

rayon de \vec{r}_2 . Comme représenté sur la figure 9A, si on désigne par θ_3 l'angle entre \vec{r}_1 et l'axe j, et par θ_4 l'angle entre \vec{r}_2 et l'axe j, tout point à la périphérie de la tête de polissage 90 tourne donc avec une vitesse \vec{V}_h . On peut calculer la vitesse de la façon suivante :

5
$$\vec{V}_h = \vec{\omega}_1 \times (\vec{r}_1 + \vec{r}_2) + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_2$$

= $(r_1\omega_1 \cos\theta_3 + r_2\omega_1 \cos\theta_4 + r_2\omega_2 \cos\theta_4)i - (r_1\omega_1 \sin\theta_3 + r_2\omega_1 \sin\theta_4 + r_2\omega_2 \sin\theta_4)j$
= $Ai + Bj$ (1)

15

25

La figure 9B montre le mouvement du manchon de retenue 80. On notera que le mouvement du manchon de retenue 80 est en synchronisme avec celui de la tête de polissage 94 qui est représentée sur la figure 9A. Si l'on considère la formation des passages de suspensi n avec leur axe dans la direction de la vitesse du manchon de retenue 80, d'après la relation ci-dessus, la direction de la vitesse Vh, c'est-à-dir l'angle d'attaque du passage de suspension, est:

$$\phi_1 = \tan^{-1} \frac{A}{B} \tag{2}$$

Pour un manchon de retenue 80 ayant une distance minimale de 1,25 cm entre la tangente du point d'entrée et la tangente du point de sortie, et une longueur du passage de suspension de ℓ , on a :

$$\sin\phi_1 = \frac{125}{\ell} \tag{3}$$

Le passage de suspension peut donc être conçu conformément aux paramètres déduits des relations ci-dessus.

La figure 9C montre un passage de suspension avec une entr'e étroite et une sortie plus large. Ainsi, le passage de suspension a un air d section droit plus grand à l' xtrémité intéri ur qu'à l'extrémit extéri ure. Av c cett conception, l ch min d l'écoul m nt de susp n-si n s'élargit pr gr ssiv ment, et le gradient d pr ssi n p sitif et la dé-

viation de l'écoulement de suspension sont modérés. La quantité de suspension qui est fournie à travers le passage de suspension est donc accrue. Comme représenté sur la figure, P_1 , A_1 et V_1 représentent respectivement la pression et l'aire de section droite de l'entrée, et la vitesse de l'écoulement de suspension à l'entrée. D'autre part, P_2 , A_2 et V_2 représentent respectivement la pression et l'aire de section droite de la sortie, et la vitesse de l'écoulement de suspension à la sortie. On considère que la friction entre la suspension et le passage de suspension, et la force de gravité s'exerçant sur la suspension sont négligeables, et que la suspension est incompressible. Si l'angle de diffusion est ϕ_2 et la longueur du passage est de ℓ , on peut employer l'équation de Bernoulli en négligeant le tourbillon de l'écoulement de suspension à l'entrée, la barrière à la sortie, et toute vibration externe

$$P + \frac{1}{2} \rho V^2 = P_0 = const.$$
 (4)

avec les notations suivantes : P est la pression, ρ est la masse volumiqu et V est la vitesse de l'écoulement, et P_0 est la pression statique. En introduisant l'équation (4), le coefficient d'élasticité de pression C_p est :

$$C_{p} = \frac{P_{2} - P_{1}}{P_{0} - P_{1}} = 1 - \frac{P_{0} - P_{2}}{P_{0} - P_{1}} = 1 - (\frac{V_{2}}{V_{1}})^{2}$$
 (5)

D'après l'équation de continuité :

5

20
$$A_1V_1 = A_2V_2$$
 (6)

Le coefficient d'élasticité de pression peut être obtenu sous la forme suivante :

$$C_{p} = 1 - (\frac{A_{1}}{A_{2}})^{2} \tag{7}$$

Par conséquent, plus C_p st él v', plus l'apport A_1/A_2 st grand. En outr, plus la val ur d A_1/A_2 st grande, plus l'angle de diffusion ϕ_2 est

ouvert, et plus la suspension pourra circuler librement, d'après ce qu'on peut prévoir. Cependant, lorsque l'angle de diffusion ϕ_2 est augmenté audessus de 10°, un effet de déviation d'écoulement 91 ou un écoulement avec région d'annulation de la vitesse, 93, est induit. En outre, un écoulement inverse 95 peut être occasionné, ce qui fait que l'aire de secti n transversale est réduite.

Compte tenu des explications ci-dessus, pour concevoir le passage de suspension, on doit considérer les facteurs suivants : (1) $\tan \varphi_2$, (2) $\varphi_2 < 10^{\circ}$ et (3) A_2/A_1 . Pour un manchon de retenue 80 avec un diamètre extérieur de 25,40 cm et un diamètre intérieur de 22,86 cm (voir la figure 8A), le diamètre d_1 de la section droite extérieure du passage de suspension 82 est d'environ 1 cm. D'autre part, le diamètre d_2 de la significant droite intérieure du passage de suspension 82 est d'environ 1,8 cm. L'angle au centre θ_1 entre les deux passages de suspension 82 voisins est d'environ 30°, et l'angle de diffusion φ_2 de chaque passage de suspension est d'environ 3°.

Quatrième mode de réalisation

5

10

15 "

20

25

30

35

La figure 5 est une vue de dessus schématique du quatrième mode de réalisation du manchon de retenue 100 conforme à l'inventi n. La conception des passages de suspension 102 du manchon de retenu 100 dans ce mode de réalisation est identique à celle du troisième m d de réalisation. Ces passages de suspension 102 ont la forme de rainur s espacées de façon pratiquement égale, avec une plus grande section transversale à l'extrémité intérieure et une plus petite section transversale à l'extrémité extérieure, c'est-à-dire une plus grande sortie et une plus petite entrée. Chacun de ces passages de suspension 102 est formé et orienté d'une manière similaire à celle du mode de réalisation pr'cédent. Ici encore, la largeur et la profondeur des passages de suspensi n 102 dépendent des exigences spécifiques pour le traitement de polissage. Ainsi, les dimensions des passages de suspension 102 doivent êtr déterminées par les facteurs suivants : (1) $tan\phi_2$, (2) $\phi_2 \le 10^\circ$ et (3) A₂/A₁, qui ont été introduits dans le troisième mode de réalisation. Dans ce mod de réalisation, au moins un ch min circulair 104, par xemple un rainure, un tub , d s canaux ou un trou d guidag circulaires, form' à la surfac inférieure du manchon d r t nu 100, entre la périphérie extérieure et la périphérie intérieure du manchon de retenue 100, en rencontrant toutes les rainures rectilignes 102. Le chemin circulaire 104 remplit la fonction d'un anneau tampon. La suspension qui est aspirée à travers les passages de suspension 102 est partiellement emmagasinée en tampon et mise en circulation dans le chemin circulaire 104, grâce à quoi les parties de bord de la tranche qui sont proches des extrémités intérieures des passages de suspension 102 reçoivent seul ment une partie de la suspension. Par conséquent, l'effet de polissag qui est obtenu avec le mode de réalisation précédent, c'est-à-dire un surface de la tranche aplanie de façon uniforme et égale, est obtenu sans former des parties de bord minces. Le chemin circulaire 104 a une dimension similaire à celle des passages de suspension 102.

Cinquième mode de réalisation

5

15

20

25

30

35

____10

Dans la technologie des semiconducteurs, le polissage chimiomécanique est la seule technique qui permette jusqu'à présent de réaliser un aplanissement global dans le processus de fabrication d'un circuit intégré à très haut niveau ou à ultra-haut niveau d'intégration. On peut appliquer le traitement de PCM dans de nombreux processus de fabrication, par exemple pour aplanir une surface inégale d'un substrat semiconducteur afin de favoriser le processus ultérieur, par exemple pour obtenir un alignement précis dans le processus d'attaque de photolithographie suivant. Le paragraphe suivant montre et décrit des exemples de fabrication d'un dispositif à semiconducteur par l'utilisation du PCM.

Sur la figure 11A, on trouve un substrat semiconducteur 100' ayant une surface inégale 110. On forme une couche déposée 120 sur le substrat semiconducteur 100'. La couche déposée 120 est donc formée avec une surface inégale, à cause de la surface inégale 110 sous-jacente. Dans l'invention, on utilise une machine de PCM comprenant le manchon de retenue avec des passages de suspension. La machine d PCM comprend une table de polissage, une tête de polissage faisant fac à la table de polissage, et une source de suspension qui fournit une suspension sur la table de polissage, pour le polissage. Le manchon de retenue est disposé au bord inféri ur de la tête de polissage. Le substrat semiconducteur 100' est disposé à l'intérieur de la têt de polissage til est retenu par le manchon de ret nu , avec la surfac de la couch dé-

posée 120 faisant face à la table de polissage. La couche déposée 120 est ainsi aplanie. Il faut noter qu'avec la machine de PCM classique, du fait que la suspension est distribuée de façon inégale, la couche déposée 120 ne peut pas être aplanie avec une surface uniforme comme on le souhaite. En faisant passer la suspension à travers le passage de suspension du manchon de retenue, ou même à travers le chemin circulair, la suspension est répartie uniformément sur la surface de la tranche, c'est-à-dire la surface de la couche déposée 120, et on peut obtenir une surface uniformément aplanie, comme représenté sur la figure 11B.

On peut également appliquer le traitement de PCM pour une attaque de réduction d'épaisseur, par exemple pour former un bouchon. Sur la figure 12A, on trouve un substrat 200 ayant une ouverture 210. On forme une couche déposée 220 sur le substrat 200 et de façon à remplir l'ouverture 210. Pour former un bouchon à l'intérieur de l'ouverture, on applique ensuite une attaque de réduction d'épaisseur à la couche déposée 220. Très souvent, on effectue un traitement de PCM pour le traitement d'attaque de réduction d'épaisseur. En utilisant une machine de PCM avec le manchon de retenue qui est introduit dans l'invention, un bouchon 220A avec une excellente uniformité est formé comme représenté sur la figure 12B.

Une autre application spécifique et largement utilisée pour le traitement de PCM est la fabrication d'une isolation par tranchées de faible profondeur. Les figures 13A à 13D montrent un procédé de formation d'une isolation par tranchées de faible profondeur. Sur la figure 13A, on forme sur un substrat 300, consistant de préférence en une tranche de silicium, une couche d'oxyde de plot 302 avec une épaisseur d'environ 10 nm à 15 nm. On forme une couche de masque 304, par exemple une couche de nitrure de silicium avec une épaisseur d'environ 100 nm à 300 nm, de façon à recouvrir la couche d'oxyde de plot 302. On forme une tranchée 306 avec une profondeur d'environ 0,5 µm, par attaque à travers la couche de masque 304, la couche d'oxyde de plot 302 et le substrat 300.

Sur la figure 13B, on forme une couche d'oxyde de revêtement 308 le long de parois latérales de la tranchée 306 qui a ´té formée par attaque, avec un épaisseur allant d'environ 15 nm à environ 20 nm. On forme une couche d'isolation 310 d façon à recouvrir la couche de mas-

5

10

15

20 -

25

30

que 304 et à remplir la tranchée 306. On forme de préférence la couche d'isolation 310 avec une épaisseur d'environ 900 nm à environ 1100 nm. Une densification est habituellement effectuée ensuite de façon caractifistique, pour améliorer la qualité structurale.

5

Sur la figure 13C, en utilisant la couche de masque 304 à titre de couche d'arrêt, on polit par un traitement de PCM la couche d'isolation 310 représentée sur la figure 13B, pour former un bouchon d'isolation 310a. En utilisant une machine de PCM classique, du fait que la suspension ne peut pas être fournie en étant répartie uniformément sur la surface de la couche d'isolation 310, les particules qui sont contenues dans la suspension produisent des micro-rayures ou d'autres défauts. Sous l'effet de la formation de ces micro-rayures et défauts, dans le processus qui suit, un effet de pont ou de court-circuit électrique est susceptible d se produire. Le rendement de fabrication de produits est dégradé.

15.

20

reference warner before er i ver i

Dans l'invention, on utilise une machine de PCM ayant un manchon de retenue avec des passages de suspension. Le substrat 300 est retenu à l'intérieur du manchon de retenue comportant les passages d suspension. Pendant le polissage, la couche d'isolation 310 (figure 13B) est orientée vers le bas, de façon à faire face à un tampon de polissage sur une table de polissage de la machine de PCM, pour former un bouchon d'isolation 310a, comme représenté sur la figure 13C. Du fait que la suspension de polissage est fournie de manière égale et est uniformément répartie sur la couche d'isolation 310, le bouchon d'isolation 310a est formé avec une structure uniforme, sans micro-rayures ou défauts. En utilisant un procédé classique, on enlève la couche de masque 304, c qui fait que l'isolation par tranchées de faible profondeur est formée.

25

Il va de soi que de nombreuses modifications peuvent être apportées au dispositif et au procédé décrits et représentés, sans sortir du cadre de l'invention.

REVENDICATIONS

1. Manchon de retenue (40, 50) prévu pour l'utilisation dans une machine de polissage chimio-mécanique, caractérisé en ce qu'il comprend un ensemble de passages de suspension (42, 52) s'étendant à partir d'une surface intérieure du manchon de retenue (40, 50) jusqu'à une surface extérieure de celui-ci, chacun des passages de suspension (42, 52) étant incliné en direction radiale de manière à former un angle d'attaque aigu par rapport à la suspension à l'extérieur du manchon de retenue (40, 50), lorsque ce dernier tourne.

5

10

15

20

25

30

- 2. Manchon de retenue selon la revendication 1, caractérisé n ce que ce manchon de retenue (50) comprend en outre un chemin circulaire (54) rencontrant les passages (52) entre la surface intérieure et la surface extérieure du manchon de retenue (50).
- 3. Machine de polissage chimio-mécanique, comprenant : un table de polissage (10); un tampon de polissage (12) sur la table de p lissage; un dispositif de fourniture de suspension (18), pour fournir une suspension sur la table de polissage (10) pour polir une tranche (16); un tête de polissage (14) pour disposer la tranche (16) à l'intérieur; et un manchon de retenue (40), au bord inférieur de la tête de polissage (14), pour retenir la tranche (16); caractérisée en ce que : la tranche (16) est retenue par le manchon de retenue (40) avec sa surface à polir faisant face au tampon de polissage (12); et le manchon de retenue (40) comporte un ensemble de passages de suspension (42) pour diriger sur la surface de la tranche (16) la suspension qui est fournie par le dispositif de fourniture de suspension (18), à travers le manchon de retenue (40), et les passages de suspension (42) sont déviés par rapport à la direction radiale de manière à former un angle d'attaque aigu par rapport à l'écoulement de suspension à l'extérieur de la tête de polissage (14), pendant que la tête de polissage tourne pour le polissage.
- 4. Manchon de retenue (50) prévu pour l'utilisation dans une machine de polissage chimio-mécanique, caractérisé en ce qu'il comprend : un ensemble de passages de suspension (52) s'étendant à partir d'une surface intérieure jusqu'à une surfac extéri ur du manchon de ret nue (50); t au moins un chemin circulair (54) rencontrant l s passag s de suspension (52) entre une périphérie intérieur et une périphé-

rie extérieure du manchon de retenue (50).

5

- <u>..... . . . 1.5</u>.. . .

20

25

30

- 5. Manchon de retenue selon la revendication 1 ou 4, caractérisé en ce que les passages de suspension (42, 52) sont pratiquement équidistants.
- 6. Manchon de retenue selon la revendication 4, caractérisé n ce que les passages de suspension (52) sont déviés par rapport à la direction radiale de manière à former un angle d'attaque aigu par rapport à l'écoulement de suspension à l'extérieur du manchon de retenue (50).
- 7. Manchon de retenue selon la revendication 1 ou 4, caractéri10 sé en ce que le manchon de retenue (40, 50) a un diamètre intérieur supérieur à environ 10 cm (4 pouces)
- 8. Manchon de retenue selon la revendication 1 ou 4, caractérisé en ce que le manchon de retenue (40, 50) comprend 10 passages de suspension (42, 52):
 - 9. Manchon de retenue selon la revendication 1 ou 4, caractérisé en ce que chaque passage de suspension (42, 52) est formé avec une largeur de 0,05 à 0,3 mm et une profondeur de 2 à 4 mm.
 - 10. Manchon de retenue selon la revendication 4, caractérisé en ce que la suspension a un chemin direct à travers les passages d suspension (52).
 - 11. Manchon de retenue selon l'une quelconque des revendications 4 à 10, caractérisé en ce que le chemin circulaire (54) est form' avec une largeur de 0,05 à 0,3 mm et une profondeur de 2 à 4 mm.
 - 12. Machine de polissage chimio-mécanique, comprenant : un table de polissage (10); un tampon de polissage (12) sur la table de polissage; un dispositif de fourniture de suspension (18), pour fournir une suspension sur la table de polissage (10) pour polir une tranche (16); une tête de polissage (14) pour disposer la tranche (16) à l'intérieur; et un manchon de retenue (50), au bord inférieur de la tête de polissage (14), pour retenir la tranche (16); caractérisée en ce que : la tranche (16) st retenue par le manchon de retenue (50) avec sa surface à polir faisant face au tampon de polissage (12); et le manchon de retenue (50) comprend en outre : un ens mbl de passages de suspension (52) pour diriger sur la surface de la tranche (16) la susp nsion qui est fournie par le dispositif de fournitur de suspension (18), à travers le manchon d ret -

nue (50); et un chemin circulaire (54) rencontrant les passages de suspension (52) entre une périphérie intérieure et une périphérie extérieure du manchon de retenue (50).

13. Machine de polissage chimio-mécanique selon la revendication 12, caractérisée en ce que les passages de suspension (52) sont pratiquement équidistants.

5

15

20

25

30

____10___

- 14. Machine de polissage chimio-mécanique selon la revendication 12, caractérisée en ce que les passages de suspension (52) sont inclinés par rapport à la direction radiale de manière à former un angl d'attaque aigu par rapport à l'écoulement de suspension à l'extérieur du manchon de retenue (50).
- 15. Machine de polissage chimio-mécanique selon la revendication 3 ou 12, caractérisée en ce que le manchon de retenue (40, 50) a un diamètre intérieur supérieur à environ 10 cm (4 pouces).
- 16. Machine de polissage chimio-mécanique selon la revendication 3 ou 12, caractérisée en ce que chacun des passages de suspension (42, 52) est formé avec une largeur de 0,05 à 0,3 mm et une profondeur de 2 à 4 mm.
- 17. Machine de polissage chimio-mécanique selon la revendication 12, caractérisée en ce que le chemin circulaire (54) est formé avec une largeur de 0,05 à 0,3 mm et une profondeur de 2 à 4 mm.
- 18. Manchon de retenue (80, 100) prévu pour l'utilisation dans une machine de polissage chimio-mécanique, caractérisé en ce qu'il comprend en ensemble de passages de suspension (82, 102) pénétrant à travers le manchon de retenue (80, 100), chacun des passages de suspension (82, 102) ayant un chemin pour la suspension qui s'élargit progressivement depuis une entrée jusqu'à une sortie de celui-ci.
- 19. Manchon de retenue selon la revendication 18, caractérisé en ce que les passages de suspension (82, 102) sont conçus avec un angle de diffusion compris entre 0° et 10°, et un angle d'attaque ϕ_1 calculé d'après la relation :

 $sin\phi_1 = \frac{x}{\rho}$

dans laquelle x est la distance minimale entre une tangente d'un point d'entrée et une tangente d'un point de sortie, et ℓ est une longueur de chemin de chacun des passages de suspension (82, 102).

20. Manchon de retenue selon la revendication 18 ou 19, caractérisé en ce que les passages de suspension comprennent en outre un chemin circulaire (104) rencontrant les passages de suspension (102) entre une surface intérieure et une surface extérieure du manchon d retenue (100).

5

10

15

20

25

30

ages heat to to taken

- 21. Manchon de retenue selon la revendication 18, caractéris en ce que chacun des passages de suspension (82, 102) a une aire d section droite d'une extrémité intérieure qui est plus grande qu'une aire de section droite d'une extrémité extérieure
- 22. Manchon de retenue selon la revendication 1 ou 18, caractérisé en ce que chacun des passages de suspension (42, 52, 82, 102) a un chemin direct pour l'écoulement de la suspension.
- 23. Machine de polissage chimio-mécanique, comprenant : un table de polissage (10); un tampon de polissage (12) sur la table de polissage; un dispositif de fourniture de suspension (18), pour fournir un suspension sur la table de polissage (10) pour polir une tranche (16); un tête de polissage (14) pour disposer la tranche (16) à l'intérieur; et un manchon de retenue (100), au bord inférieur de la tête de polissage (14), pour retenir la tranche (16); caractérisée en ce que : la tranche est ret nue par le manchon de retenue (100) avec sa surface à polir faisant face au tampon de polissage (12); et le manchon de retenue (100) comporte un ensemble de passages de suspension (102) pour diriger sur la surface de la tranche (16), à travers le manchon de retenue (100), la suspension qui est fournie par le dispositif de fourniture de suspension (18), et les passage de suspension (102) sont conçus de manière à avoir un chemin pour la suspension qui s'élargit progressivement à partir d'une extrémité d'entrée jusqu'à une extrémité de sortie de celui-ci.
- 24. Machine de polissage chimio-mécanique selon la revendication 23, caractérisée en ce que les passages de suspension (102) sont conçus avec un angle de diffusion compris ntre 0° et 10°, t un angle d'attaqu ϕ_1 calcul´à partir de la relation :

$$\sin \phi_1 = \frac{x}{f}$$

dans laquelle x est la distance minimale entre une tangente d'un point d'entrée et une tangente d'un point de sortie, et ℓ est une longueur de chemin de chacun des passages de suspension (102).

5

15

20

25

30

25. Machine selon la revendication 23 ou 24, caractérisée en ce que les passages de suspension comprennent en outre au moins un chemin circulaire (104) rencontrant les passages de suspension (102) entr une surface intérieure et une surface extérieure du manchon de retenu (100).

26. Machine selon la revendication 23, caractérisée en ce qu'chacun des passages de suspension (102) a une aire de section d'un extrémité intérieure plus grande qu'une aire de section droite d'une extrémité extérieure.

27. Procédé de polissage chimio-mécanique, pour aplanir un surface d'une tranche, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : on dispose la tranche (16) à l'intérieur d'une tête de polissag (14), avec la surface à polir tournée vers le bas, en faisant face à un table de polissage (10); on retient la tranche (16) à l'intérieur de la têt de polissage (14) avec un manchon de retenue (40), le manchon de ret nue comprenant un ensemble de passages de suspension (42); on fournit une suspension à partir d'un dispositif de fourniture de suspension (18), la suspension étant uniformément répartie sur une couche déposée sur la tranche (16), à travers les passages de suspension (42) du manchon d retenue (40); et on fait tourner la table de polissage (10) et on fait tourner la tête de polissage (14) sur elle-même.

28. Procédé de polissage chimio-mécanique pour polir un tranche sur laquelle est formée une structure électronique, caractérisé n ce qu'il comprend les étapes suivantes : on fournit la tranche (100'); on forme une couche déposée (120) sur la tranche; et on polit la couche déposée (120) en utilisant une machine de polissage chimio-mécaniqu comportant un manchon de retenue (40, 50, 80, 100) ayant un ensemble d passages d susp nsion (42, 52, 82, 102) s'ét ndant à partir d'un surface intéri ur jusqu'à un surface extérieure du manchon d r t nue,

pour obtenir une suspension répartie uniformément sur la couche déposée (120).

29. Procédé selon la revendication 27 ou 28, caractérisé en c que les passages de suspension (42, 52, 82, 102) sont conçus de manière à former un angle d'attaque aigu par rapport à l'écoulement de suspension à l'extérieur d'une tête de polissage (14), pendant que la tête de polissage tourne pour effectuer le polissage.

5

10

15

20

25

30

- 30. Procédé selon l'une quelconque des revendications 26, 27 ou 28, caractérisé en ce que le manchon de retenue (50, 100) comprend au moins un chemin circulaire (54, 104) rencontrant les passages de suspension (52, 102) entre une périphérie intérieure et une périphérie extérieure du manchon de retenue (50, 100).
- 31. Procédé selon la revendication 27 ou 28, caractérisé en c que le manchon de retenue (50, 100) comprend en outre un chemin circulaire (54, 104) rencontrant les passages de suspension (52, 102) entr une périphérie intérieure et une périphérie extérieure du manchon de retenue (50, 100).
- 32. Procédé de fabrication d'une isolation par tranchées de faible profondeur dans un substrat (300), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : on forme une couche de masque (304) sur l substrat (300), la couche de masque ayant une ouverture qui met à nu une partie du substrat (300); on enlève une partie du substrat à nu (300) pour former une tranchée (306), en utilisant la couche de masque (304) à titre de masque; on forme une couche d'isolation (310) sur le substrat (300) et de façon à remplir la tranchée (306); et on utilise une machin de polissage chimio-mécanique avec un manchon de retenue (40, 50, 80, 100) ayant un ensemble de passages de suspension (42, 52, 82, 102), pour aplanir la couche d'isolation (310) en utilisant la couche de masqu (304) à titre de couche d'arrêt.
- 33. Procédé de formation d'une isolation par tranchées de faible profondeur dans un substrat (300), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : on forme une couche de masque (304) sur l substrat (300); on effectue un opération d'attaque à travers la couche de masqu (304) et l substrat (300) pour f rmer un tranchée (306); n forme une couche d'isolation (310) sur la couche de masque (304), pour

remplir la tranchée (306) avec la couche d'isolation; et on retient le substrat (300) à l'intérieur d'un manchon de retenue (40, 50, 80, 100) d'une machine de polissage chimio-mécanique, avec la couche d'isolation (310) faisant face à un tampon de polissage (12) de la machine de polissage chimio-mécanique, le manchon de retenue (40, 50, 80, 100) ayant un ensemble de passages de suspension (42, 52, 82, 102), de façon qu'un dispositif de fourniture de suspension (18) de la machine de polissage chimio-mécanique fournisse une suspension de manière égale t uniforme sur la couche d'isolation (310); on polit la couche d'isolation (310) pour former un bouchon d'isolation (310a); et on enlève la couche de masque (304) pour former l'isolation par tranchées de faible profondeur.

5

15

20

25

30

- 34. Procédé selon la revendication 33, caractérisé en ce que le substrat (300) consiste en une tranche de silicium.
- 35. Procédé selon la revendication 33 ou 34, caractérisé en c qu'il comprend en outre une étape de formation d'une couche d'oxyde d plot (302) sur le substrat (300), avant la formation de la couche de masque (304).
- 36. Procédé selon la revendication 33, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de formation d'une couche d'oxyde de revêtement (308) le long d'une paroi latérale de la tranchée (306) avant la formation de la couche d'isolation (310).
- 37. Procédé selon la revendication 33, caractérisé en ce que les passages de suspension (42, 52, 82, 102) sont déviés par rapport à la direction radiale de manière à former un angle d'attaque aigu par rapport à l'écoulement de suspension à l'extérieur du manchon de retenue (40, 50, 80, 100).
- 38. Procédé selon l'une quelconque des revendications 27, 28 ou 33, caractérisé en ce que les passages de suspension (82, 102) sont conçus de manière à avoir un chemin pour la suspension qui s'élargit progressivement depuis une entrée jusqu'à une sortie de celui-ci.
- 39. Procédé selon l'une quelconque des revendications 27, 28 ou 33, caractérisé en ce que chacun des passages de suspension (82, 102) a un angle de diffusion comprisent 0° t 10° , et un angle d'attaque ϕ_1 qui est calculé d'après la relation :

$$sin\phi_1 = \frac{x}{\ell}$$

dans laquelle x est la distance minimale entre une tangente d'un point d'entrée et une tangente d'un point de sortie, et ℓ est une longueur de chemin de chacun des passages de suspension (82, 102).

5

40. Procédé selon la revendication 33, caractérisé en ce qu les passages de suspension comprennent en outre un chemin circulaire (54, 104) rencontrant les passages de suspension (52, 102) entre une surface intérieure et une surface extérieure du manchon de retenue (50, 100).

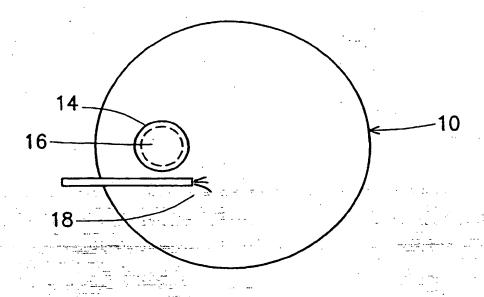


FIG. 1A

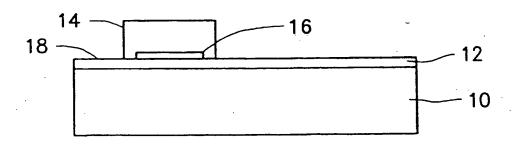


FIG. 1B

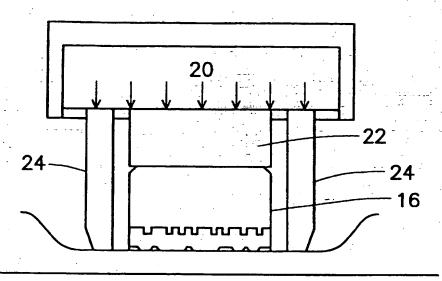


FIG. 1C

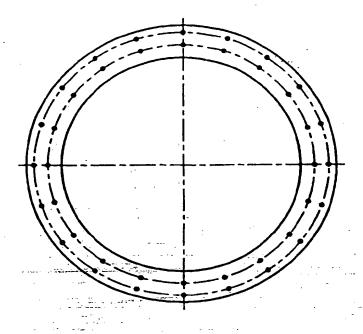


FIG. 2A

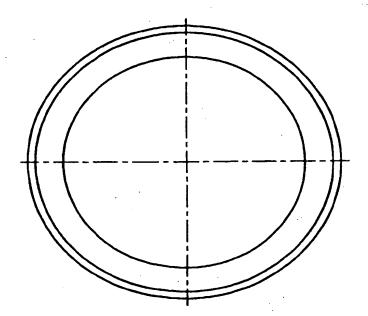
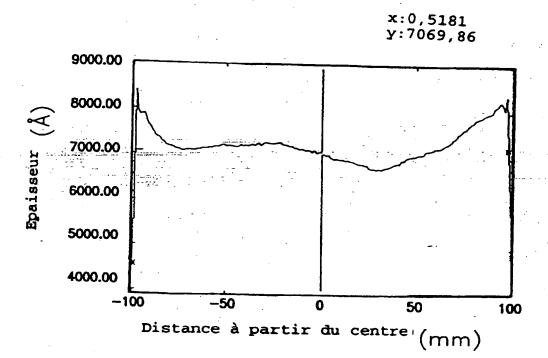


FIG. 2B



Moyenne: 7001,46 A Plage: 293,92 A Direction de balayage: Horizontale Ecart -type: 64,15 A(0,92%) Position centrale: (0,000;0,000;)mm

FIG. 3

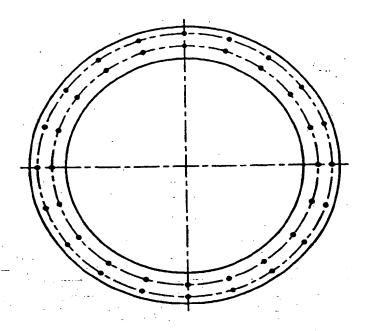


FIG. 4A

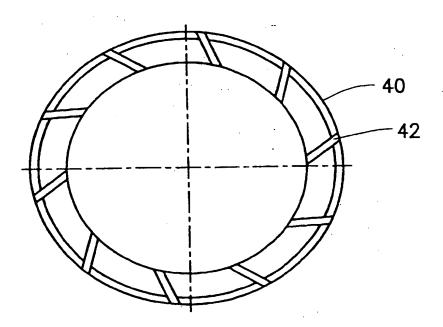


FIG. 4B

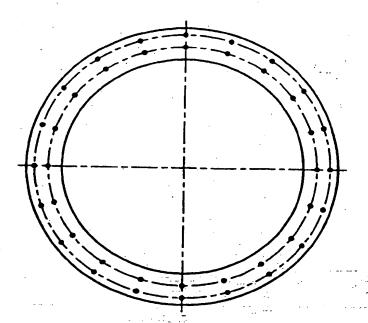


FIG. 5A

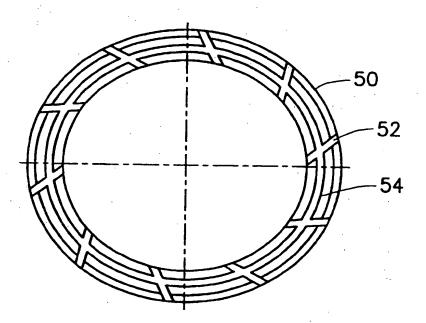
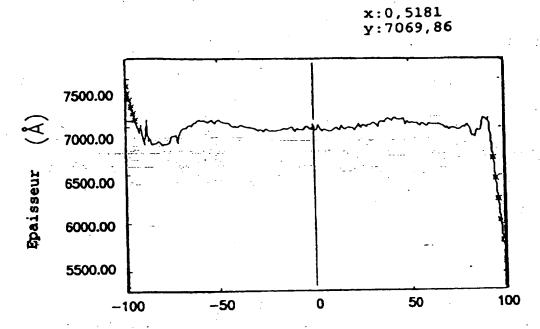


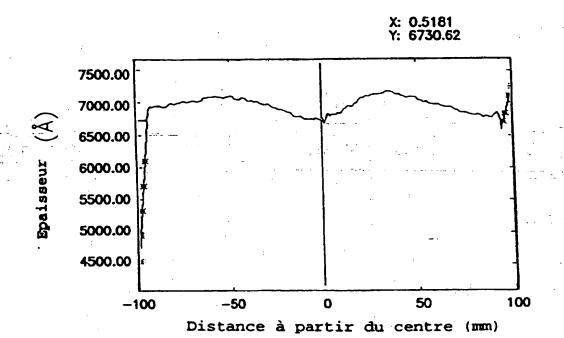
FIG. 5B



Distance à partir du centre (mm)

Moyenne: 7001,46 A Plage: 293,92 A Direction de balayage: Horizontale Ecart -type: 64,15 A(0,92%) Position centrale: (0,000;0,000;)mm

FIG. 6



Moyenne: 7001,46 A Plage: 293,92 A Direction de balayage: Horizontale Ecart -type: 64,15 A(0,92%) Position centrale: (0,000;0,000;)mm

FIG. 7

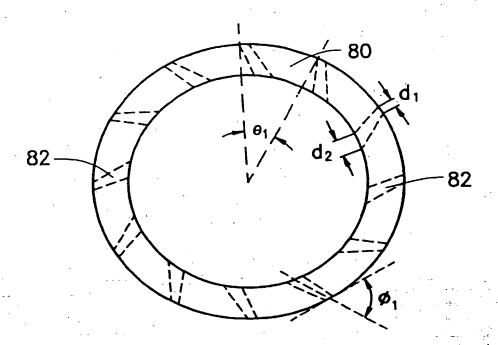
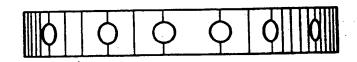
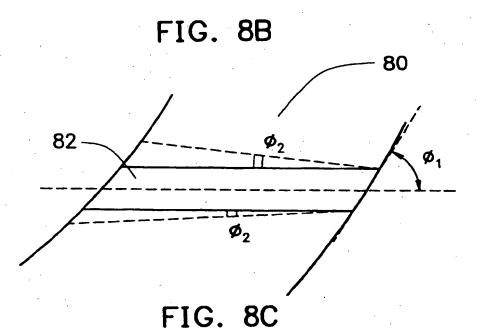


FIG. 8A





---- co 0707775A1

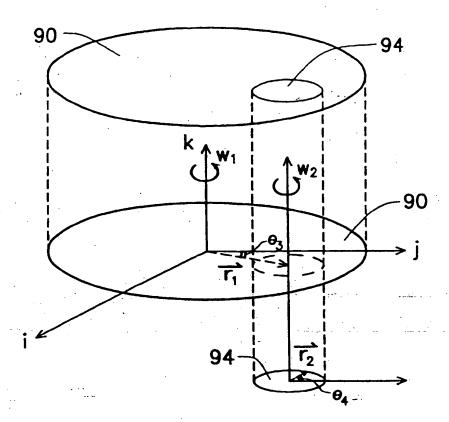


FIG. 9A

FIG. 9B

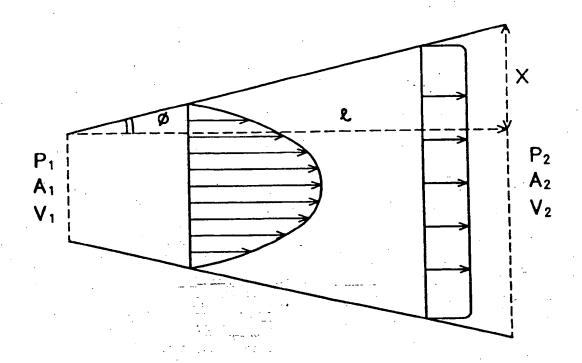


FIG. 9C

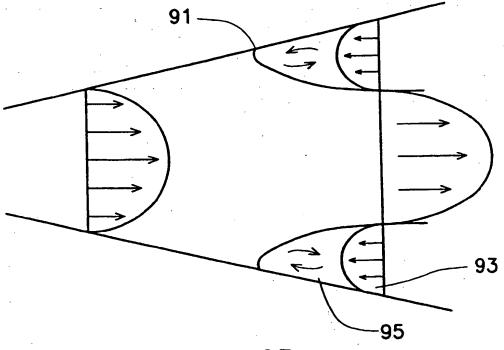


FIG. 9D

enocin- - co 278773581 I s

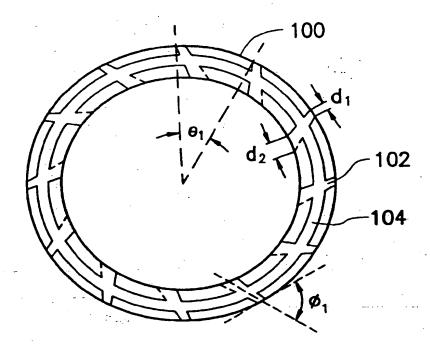


FIG. 10

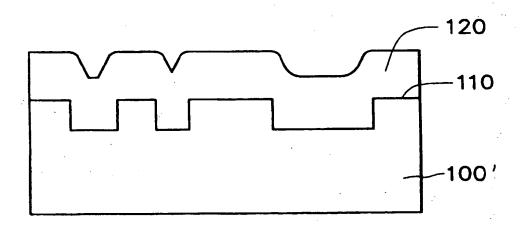


FIG. 11A

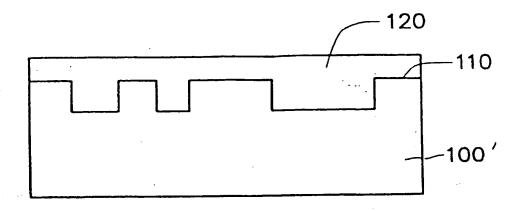


FIG. 11B

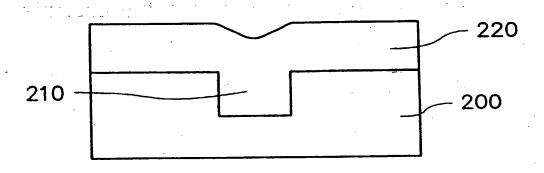


FIG. 12A

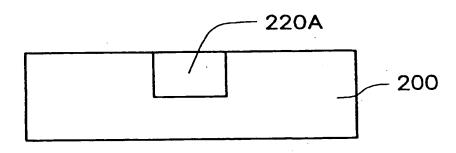


FIG. 12B

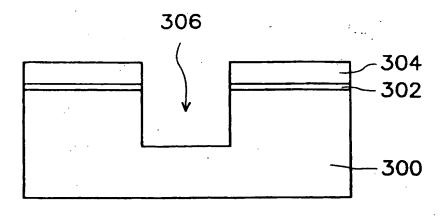


FIG. 13A

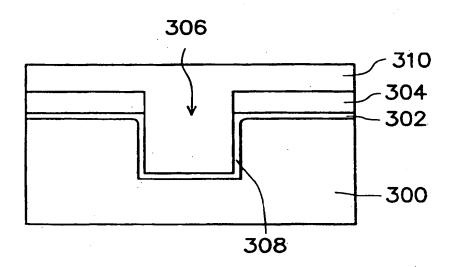


FIG. 13B

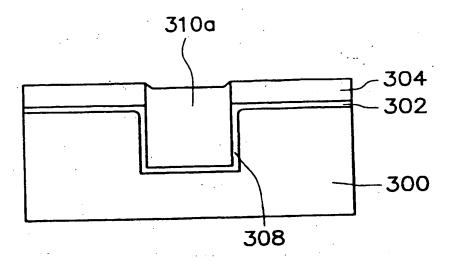


FIG. 13C

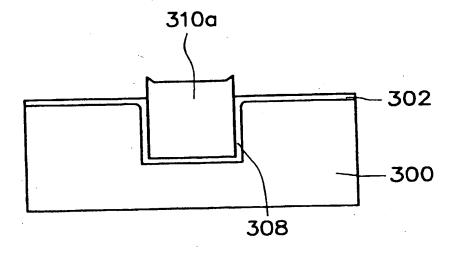


FIG. 13D